

REV.	ECN NO.	LOCAS.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A			NEW DRAWING		

技术参数:

1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。

2、额定电流：1A，AC，DC；

3、额定电压：50V，AC，DC；

4、温度范围：-25℃~+85℃；

5、接触电阻：≤0.03Ω；

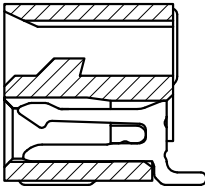
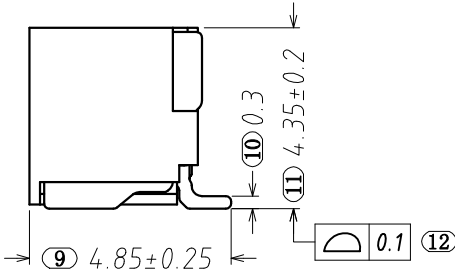
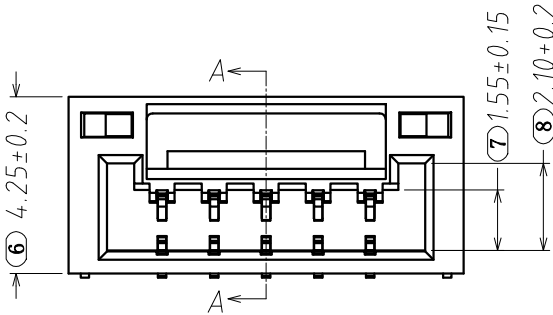
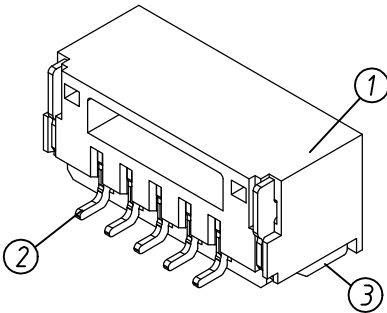
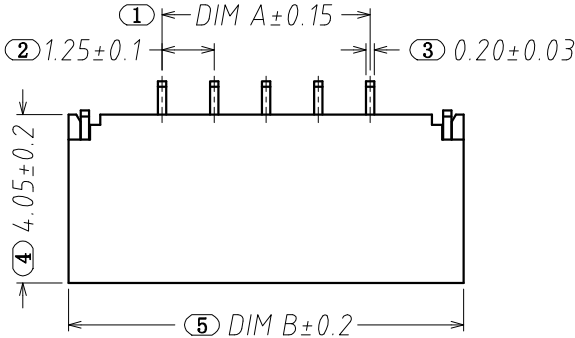
6、绝缘电阻：≥100MΩ；

7、耐压：500V，AC/minute.

8、适用线规：AWG#30 to #26

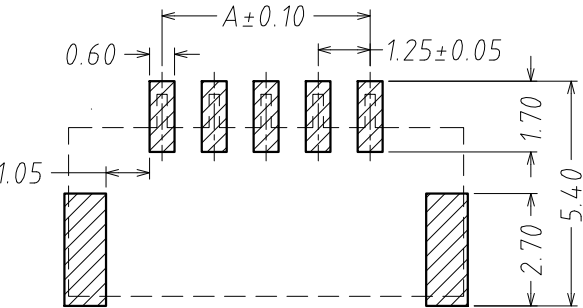
9、产品料号：
A12504 - n AWB - 03 T1

孔位 ————— 电镀
产品类型 ————— T1:镀亮锡
AB:立贴针座 ————— 胶芯材质
03:LCP 本色



SECTION A-A

Circuits	Dimensions(mm)	
	A	B
02	1.25	5.75
03	2.50	7.00
04	3.75	8.25
05	5.00	9.50
06	6.25	10.75
07	7.50	12.00
08	8.75	13.25
09	10.00	14.50
10	11.25	15.75
11	12.50	17.00
12	13.75	18.25
13	15.00	19.50
14	16.25	20.75
15	17.50	22.00
16	18.75	23.25



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

3	焊片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u" MIN.
2	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u" MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注

DESIGN:	Xiping Huang	 广东国连电子有限公司 GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO., LTD		
CHECK:	Ke Tian			
APPROVED:	Youquan Xu	TITLE: GH1.25贴片		
DIM	TOL	DIM	TOL	PART NO. A12504-nAWB-03T1
X.	±0.25	X°	±3.0°	REV. A
X.X	±0.20	X.X°		SCALE: N/A
X.XX	±0.15	X.XX°		UNIT: mm
X.XXX		X.XXX°		SHEET: 1/1